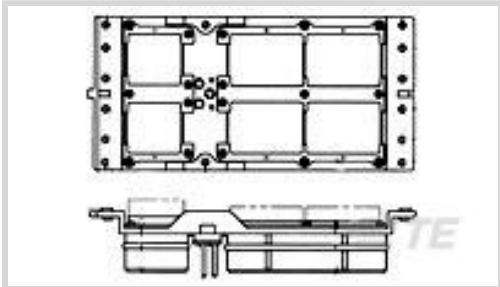




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架背板 > 机架和配线架连接器



连接器产品类型: 护套配件

连接器和壳体类型: 插头

机架和配线架连接器壳体尺寸: 3

Sealable: 否

面板安装特性类型: 带安装孔的凸缘

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	护套配件
连接器和壳体类型	插头
机架和配线架连接器壳体尺寸	3
Sealable	否

结构特性

释放方式	前部
键控代码	1

主体特性

外壳电镀材料	无电镀镍
--------	------

接触件特性

端子排列方式代码 (模块 E)	150
端子排列方式代码 (模块 A)	C4
端子排列方式代码 (模块 F)	13C2
端子排列方式代码 (模块 B)	120T2
端子排列方式代码 (模块 D)	150
端子排列方式代码 (模块 C)	100
端子类型	插针

机械附件

--



接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
五金件类型	螺钉
面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
连接器安装类型	面板安装

其他

注释	使用符合 HIRF 标准的同轴电缆。 , 带有悬臂 EMI 接地弹簧。 , 接触件单独出售。
----	--

产品合规性

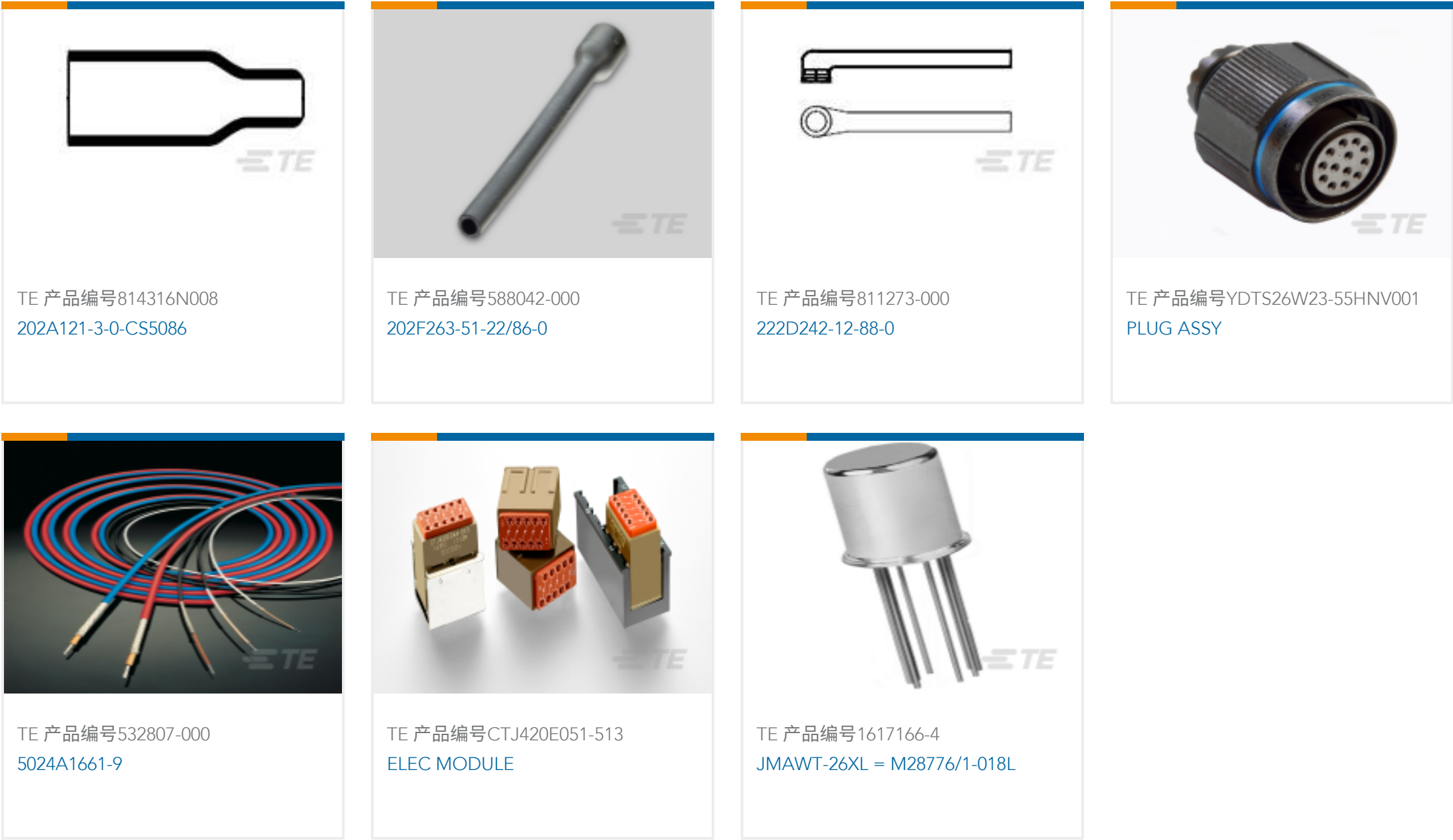
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

客户还购买了



文档

产品图纸

ARINC PLUG.Sz3,120T2/100/13C2/3x150,w/o

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1218791-3_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1218791-3_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1218791-3_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本